This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Problem Image Mailbox.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-183275

(43)公開日 平成10年(1998)7月14日

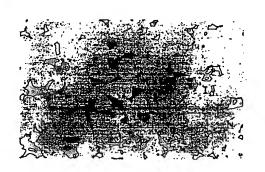
(51) Int.Cl. ⁶	識別記号		FI					
C 2 2 C 9/04	l .		C 2 2	С	9/04			
C22F 1/08	3		C 2 2	F	1/08		ĸ	
E03C 1/04	12		E 0 3	С	1/042		В	
// C22F 1/00	601		C 2 2	F	1/00		601	
	6 3 0						630J	
		審查請求	未請求	請求項	旬の数31	FD	(全 9 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平9-315840		(71) 出	順人		0087 器株式:	△ *L	
(22)出願日	平成9年(1997)10月31日						-	島2丁目1番1
(31) 促先権主張番	号 特願平8-291775		(72)発	明者	松原	隆二		
(32)優先日	平8 (1996)11月1日				福岡県	北九州	市小倉北区中	島2丁目1番1
(33) 優先権主張国	日本(JP)						株式会社内	
			(72)発	明者	芦江	伸之		
	·						市小倉北区中 株式会社内	島2丁目1番1
			(72) 発	明者	中村	克昭		
							市小倉北区中 株式会社内	島2丁目1番1
								最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 銅合金、銅合金からなる接水部材及び銅合金の製造方法

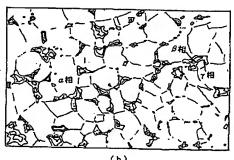
(57)【要約】

【課題】 Cu-Zn-Sn系の銅合金の耐脱亜鉛腐食性と切削性を高める。

【解決手段】 Cu-Zn-Sn系の銅合金の結晶構造は $\alpha+\beta+\gamma$ の3相であるとともに、 γ 相の面積占有比率が3%以上、 β 相の面積占有比率が35%以下、 β 相中のSn濃度が1.5wt%以上である。



(a)



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 Cu-Zn-Sn系の銅合金であって、この銅合金はSn 濃度が0.9wt %以上3.0wt %以下で、 α 相の粒界または α 相と β 相の粒界に γ 相が析出し、この γ 相の面積占有比率は3 %以上20 %以下で、且つ γ 相中のSn 濃度が3.0wt %以上であることを特徴とする銅合金。

【請求項 2 】 請求項 1 に記載の銅合金において、前記 β 相の周囲は γ 相で取り囲まれていることを特徴とする 銅合金。

【請求項3】 請求項2に記載の銅合金において、前記 α相中のSn濃度が0.5 w t %以上、β相中のSn濃度が1.5 w t %未満であることを特徴とする銅合金。

【請求項4】 請求項1に記載の銅合金において、前記 α相中のSn濃度が0.5wt%以上、β相中のSn濃度が1.5wt%以上であることを特徴とする銅合金。

【請求項5】 請求項3に記載の銅合金において、前記 α相の面積占有比率が97%以下40%以上で、β相の面積占有比率が0%以上40%以下であることを特徴とする銅合金。

【請求項6】 請求項4に記載の銅合金において、前記 α相の面積占有比率が97%以下20%以上で、β相の面積占有比率が0%以上60%以下であることを特徴とする銅合金。

【請求項7】 請求項1乃至請求項6に記載の銅合金において、2n当量が37wt%以上45wt%以下であることを特徴とする銅合金。

【請求項8】 請求項1乃至請求項6に記載の銅合金を 材料としたことを特徴とする接水部材。

【請求項9】 請求項8に記載の接水部材において、この接水部材は水栓金具であることを特徴とする接水部材。

【請求項10】 請求項1,請求項3または請求項5に記載の銅合金を製造する方法であって、この方法はCuーZn—Sn系の銅合金素材に対し、500℃以上550℃以下で30秒以上の熱処埋を施し、次いで350℃までの冷却速度を0.4℃/秒以下として冷却することを特徴とする銅合金の製造方法。

【請求項11】 請求項1,請求項2または請求項5に記載の銅合金を製造する方法であって、この方法はCu-Zn-Sn系の銅合金素材に対し、400℃以上500℃以下で30秒以上の熱処理を施し、次いで冷却することを特徴とする銅合金の製造方法。

【請求項12】 請求項1,請求項4または請求項6に 記載の銅合金を製造する方法であって、この方法はCu -Zn-Sn系の銅合金素材に対し、500℃以上55 0℃以下で30秒以上の熱処理を施し、次いで350℃ までの冷却速度を0.4℃/秒以上4℃/秒以下として 冷却することを特徴とする銅合金の製造方法。

【請求項13】 請求項1に記載の銅合金を製造する方

法であって、結晶構造が変態する温度域として、γ相が 析出する第1温度域と、この第1温度域以上の温度域で γ相が析出しない第2温度域とを有し、前記第2温度域 まで加熱した後、前記第1温度域の上限温度から下限温 度までの冷却速度を制御することによって、γ相の面積 占有比率を調整することを特徴とする銅合金の製造方 法。

【請求項14】 結晶構造が変態する温度域として、γ相が析出する第1温度域と、この第1温度域以上の温度域でγ相が析出しない第2温度域とを有する銅合金の製造方法において、前記第2温度域まで加熱し、その後前記第1温度域の上限温度から下限温度までの冷却速度を制御することによって、γ相の面積占有比率を調整することを特徴とする銅合金の製造方法。

【請求項15】 請求項14に記載の銅合金の製造方法 において、前記冷却速度が4℃/秒以下であることを特 徴とする銅合金の製造方法。

【請求項16】 請求項14又は15に記載の銅合金において、γ相の面積占有比率が3%以上であることを特20 徴とする銅合金の製造方法。

【請求項17】 請求項14乃至16に記載の銅合金の 製造方法において、Cu-Zn-Sn系の銅合金につい て、前記冷却速度を制御することによってγ相中のSn 濃度を調整することを特徴とする銅合金の製造方法。

【請求項18】 請求項17に記載の銅合金において、 γ相中のSn濃度が3.0wt%以上であることを特徴 とする銅合金の製造方法。

【請求項19】 Cu-Zn-Sn系の銅合金であって、γ相の面積占有比率が3%以上である銅合金

【請求項20】 請求項19に記載の銅合金において、 γ相の面積占有比率が20%以下であることを特徴とする銅合金。

【請求項21】 請求項19又は20に記載の銅合金において、Sn濃度が0.9wt%以上3.0wt%以下であることを特徴とする銅合金。

【請求項22】 請求項19乃至21に記載の銅合金において、 $\alpha+\gamma$ 2相の結晶構造を有するとともに、 γ 相中のSn濃度が3.0wt%以上であることを特徴とする銅合金。

【請求項23】 請求項19乃至21に記載の銅合金において、 $\alpha+\beta+\gamma$ 3相の結晶構造を有するとともに、 γ 相中のSn 濃度が3.0 w t %以上であって、 β 相の周囲は γ 相で取り囲まれていることを特徴とする銅合金。

【請求項24】 請求項19乃至21に記載の銅合金において、 $\alpha+\beta+\gamma$ 3相の結晶構造を有するとともに、 β 相中のSn 濃度が1.5 w t %以上であることを特徴とする銅合金。

【請求項25】 請求項24に記載の銅合金において、 β相の面積占有比率が35%以下であることを特徴とす

10

20

3

る銅合金。

【請求項26】 請求項24に記載の銅合金において、 β相の面積占有比率が35%以上40%以下、β相中の Sn濃度が2.5wt%以上であることを特徴とする銅 合金。

【請求項27】 請求項24に記載の銅合金において、 β相の面積占有比率が40%以上、β相中のSn濃度が 3.0 w t %以上であることを特徴とする銅合金。

【請求項28】 請求項19乃至請求項27に記載の銅合金において、 γ 相の一部又は全部は、高温域からの冷却により β 相が変態したものであることを特徴とする銅合金。

【請求項29】 請求項19乃至請求項28に記載の銅合金において、2n当量が37wt%以上45wt%以下であることを特徴とする銅合金。

【請求項30】 請求項19乃至請求項29に記載の銅合金を材料としたことを特徴とする接水部材。

【請求項31】 請求項30に記載の接水部材において、この接水部材は水栓金具であることを特徴とする接水部材。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はCu-Zn-Sn系の銅合金、銅合金からなる水栓金具等の接水部材及び銅合金の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】 JISに規定される基本的な銅合金素材として、鍛造用黄銅棒(JIS O-3771)、快削黄銅同棒(JIS C-3604)、ネーバル黄銅棒(JIS O-6782)が知られている。

【0003】しかしながら製品の多様化によって銅合金に要求される特性も製品特有のものとなり、これに対応すべく種々の提案がなされている。例えば、特公昭61-58540号公報には、Cu-Zn-Sn系の銅合金にPb,Fe,Ni,Sb及びPを添加し、実質的にα相とした銅合金が開示され、特開平6-108184号公報には、Cu-Zn-Sn系の銅合金にPb,Fe,Ni,Sb及びPを添加した合金素材に対し、熱間で押出または抽伸せしめた後に500-600で30分-403時間熱処理して実質的に α 相とすることが開示されている。

【0004】銅同合金の結晶組織構造としては、α相、β相、γ相がある。これら各相の特性を図1に示す。α相は2n当量を37wt%以下とした場合に現れ、耐食性、延性に優れるが、強度及び切削性において劣る。β相は2n当量を37wt%以上とした場合に現れ、加工性はよいが耐食性に極めて劣る。γ相はSnを所定量以上添加した場合に現れ耐食性及び強度には優れるが極めて脆弱である。ここで、銅合金の耐食性は主として耐脱 50

亜鉛腐食性を指す。脱亜鉛腐食性とは、CuとZnのイオン化傾向の違いから、水中には亜鉛が優先的に溶出しやすく、その結果Cuのみが残り、時間の経過とともに強度が低下する現象を言い、CuーZn系合金を用いた場合に問題となる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】上述したように、特公昭 61-58540 号公報或いは特開平 6-10818 4号公報にあっては、耐食性に極めて劣る β 相や脆弱な γ 相を析出させず、実質的に α 単相として耐脱亜鉛腐食性を高めるようにしている。

【0006】しかしながら、実質的にα単相とした場合には、切削性等の加工性に劣り、また熱間鍛造用として使用しにくいため、鋳造用の素材として用いることになり、鋳造の場合には歩留りが悪い。

[0007]

【課題を解決するための手段】従来にあっては、耐脱亜 鉛腐食性に劣る β 相、硬く脆弱な γ 相についてはできる だけ析出させないようにしていたが、 β 相にあっては切削性や熱間鍛造性に優れ、また γ 相については硬いため に γ 相を起点として切削が進行するという点に着目して 本発明をなしたものである。

【0008】即ち、本発明に係るCu-Zn-Sn系の铜合金は、 α 相の粒界にSn濃度が3.0wt%以上の γ 相を面積占有比率が3%以上20%以下となる割合で析出せしめた。この銅合金は実質的に β 相を含まない。また、本発明に係る他のCu-Zn-Sn系の銅合金は、 α 相と β 相との粒界にSn濃度が3.0wt%以上の γ 相を面積占有比率が3%以上20%以下となる割合で析出せしめた。この銅合金は β 相の廻りを γ 相が取り囲む構成となる。

【0009】 γ 相の面積占有比率を3%以上20%以下とするのは、3%未満では γ 相の析出の効果、つまり耐脱亜鉛腐食性の効果が薄く、逆に20%を超えると素材として脆くなってしまう。

【0010】また、 α 相中のS n 濃度が0.5 w t %以上、 β 相中のS n 濃度が1.5 w t %未満であれば、 α 相の面積占有比率が97 %以下40 %以上で、 β 相の面積占有比率が0 %以上40 %以下となり、 α 相中のS n 濃度が0.5 w t %以上、 β 相中のS n 濃度が1.5 w t %以上であれば、 α 相の面積占有比率が97 %以下20 %以上で、 β 相の面積占有比率が97 %以下20 %以上。 β 4 の面積占有比率が97 %以下20 %以上。 β 4 の面積占有比率的30 %以上。30 %以下

【 $0\ 0\ 1\ 1$ 】また、 α 相の粒界間、または α 相と β 相との粒界に γ 相を析出せしめる方法としては、 $C\ u\ - Z\ n$ $- S\ n$ 系の銅合金素材に対し、 $5\ 0\ 0$ \mathbb{C} 以上 $5\ 5\ 0$ \mathbb{C} 以下で $3\ 0$ 秒以上の熱処理を施し、次いで $3\ 5\ 0$ \mathbb{C} までの冷却速度を $0\ .\ 4$ \mathbb{C} / 秒以下として冷却する。

【0012】また、 α 相の粒界間、または α 相と β 相との粒界に γ 相を析出せしめる他の方法としては、Cu-

Zn-Sn系の銅合金素材に対し、400℃以上500 ℃以下で30秒以上の熱処理を施し、次いで冷却する。

【0013】また、 α 相の粒界間、または α 相と β 相と の粒界にy相を析出せしめる更なる他の方法は、Cu-Zn-Sn系の銅合金素材に対し、500℃以上550 ℃以下で30秒以上の熱処理を施し、次いで350℃ま での冷却速度を0.4℃/秒以上4℃/秒以下として冷

【0014】以上の熱処理と冷却速度制御については、 すなわち、結晶構造が変態する温度域として、γ相が析 出する第1温度域と、この第1温度域以上の温度域でγ 相が析出しない第2温度域とを有する銅合金の製造方法 において、第2温度域まで加熱し、その後第1温度域の 上限温度から下限温度までの冷却速度を制御することに よって、γ相の面積占有比率を調整することを特徴と し、冷却速度を4℃/秒以下にして第1温度域を冷却中 に γ 相を析出させ、好ましくは γ 相の面積占有比率を 3 %以上にする。

【0015】これをCu-Zn-Sn系の銅合金に適用 すると、冷却速度を制御することによってγ相中のSn 濃度調整が可能となり、好ましくはy相中のSn濃度を 3.0wt%以上にする。

【0016】本発明は、Cu-Zn-Sn系の銅合金に おいて、γ相の面積占有比率を3%以上にすることによ り、硬質なγ相より強度が向上するとともに、γ相より 軟質なα又はβ相とγ相の粒界の硬度差により切削性が 向上する。ここで、γ相は脆く多すぎると延性が低下す るため、y相の面積占有比率の上限は20%以下が好ま しい。また、Sn濃度は、γ相を析出させ易くするため 及び耐脱亜鉛腐食性向上のためには 0.9 w t %以上が 必要であり、熱間延性のためには3.0 w t %以下が望 ましい。

【0017】次に耐脱亜鉛腐食性向上のためには、α+ y 2相の結晶構造を有するものでは y 相中の S n 濃度が 3. $0 \le t \%$ 以上、 $\alpha + \beta + \gamma 3$ 相の結晶構造を有する ものでは、γ相中のSn濃度が3.0wt%以上であっ $T\beta$ 相の周囲は γ 相で取り囲まれていること、又は β 相 中のSn濃度が1.5wt%以上であることが必要であ る。尚、 $\alpha + \beta + \gamma$ 3相で β 相の面積占有比率を1.5%以上にすれば、β相も切削性向上に寄与する。

【0018】ここで、β相の面積占有比率が35%以上 では、β相中の平均Sn濃度が1.5wt%以上であっ ても耐脱亜鉛腐食性が確保できない場合があることを発 明者らは確認している。

【0019】これは以下のように考えられる。まず、B 相中のγ相との粒界近傍では局所的にSn濃度が低い部 分が生じ、局所的に脱亜鉛腐食を起こす場合がある。こ こで β 相の面積占有比率が35%以上であると、 β 相の 結晶粒同士が隔離されにくく、隣り合う β 相を介して脱 亜鉛腐食部分が伝搬するのである。

【0020】そこで本発明では、β相中の平均Sn濃度 を2. 5 w t %以上にすることによって、局所的に S n 濃度が低いγ相との粒界近傍でもSn濃度を確保して、 局所的な脱亜鉛腐食を低減するのである。

【0021】さらにβ相の面積占有比率が40%以上の 場合には、脱亜鉛腐食部分がより伝搬しやすいため、β 相中のSn濃度を3.0wt%以上にすることによっ て、局所的な脱亜鉛腐食をより低減するのである。

【0022】なお、以上のγ相の一部又は全部が、高温 域からの冷却によりβ相が変態したものである場合に、 本発明を適用することが好ましい。なぜならば、β相か らヶ相への変態時には、周囲のSnがヶ相に取り込まれ ることにより、 γ 相周囲の β 相ではSn濃度が低下しが ちであるからである。

【0023】更に、本発明に係る銅合金にあっては、Z n 当量が 3 7 w t %以上 4 5 w t %以下であり、本発明 は上記の銅合金からなる接水部材を含む。接水部材とし ては、例えば給水栓、給湯器、温水洗浄便座等に利用さ れる取付金具、給水管、接続管、バルブ等の部品や配管 が挙げられる。

[0024]

【発明の実施の形態】図2は種々の組成のCu-Zn-Sn系の試料1~7に対して行った銅合金の組成(特に Sn)と耐食性(耐脱亜鉛腐食性)との実験結果を示し たものである。

【0025】耐食性は日本伸銅協会技術標準(JBMA T-303) による脱亜鉛腐食試験を行い評価した。 耐脱亜鉛腐食性の判定基準はJBMAT-303に示し てある基準、即ち、脱亜鉛浸透探さ方向が加工方向と平 行な場合には最大脱亜鉛浸透深さ100μm以下を良

(〇)、また脱亜鉛浸透深さ方向が加工方向と直角な場 合には最大脱亜鉛浸透深さ70μm以下を良(〇)とし た。この図2から、γ相の面積占有比率は3.0%以上 20%以下であれば、耐食性が向上することが分る。ま た、熱間での鍛造性についても特に問題はなかった。

【0026】また、図3はγ相の面積占有比率を3.5 %及び5.2%とした本発明に係る銅合金素材と快削黄 銅棒 (JIS C-3604)、γ相の面積占有比率を 2. 1%とした比較例及びα相単相の銅合金素材に対 し、切削試験を行った結果を示すものである。この図3 から、本発明に係る銅合金素材の切削抵抗指数は切削性 が最も良いとされる快削黄銅棒の90%以上に達し、切 削性については良好な特性を有していることが分る。

【0027】一方、図4 (a) は図2の試料7の銅合金 の結晶構造を示す顕微鏡写真の写し、I(b)は(a) に基づいて作成した図、図5 (a) は試料4の銅合金の 結晶構造を示す顕微鏡写真の写し、(b)は(a)に基 づいて作成した図である。図4に示す結晶構造は、α相 の粒界にγ相が析出・成長し、β相が殆ど消失してお

り、また図5に示す結晶構造は、α相とβ相を含み、α

40

8

相と β 相との粒界に β 相を取り囲むように γ 相が析出していることが分る。

【0028】図6(a)乃至(c)は本発明に係る接水 部材の製造方法の工程を示すブロック図であり、同図

(a) に示す方法にあっては、Cu-Zn-Sn系の銅合金素材に対し成形を施し、この成形体に対し500℃以上550℃以下で30秒以上の熱処理を施し、次いで350℃までの冷却速度を0.4℃/秒以下として冷却し、この後切削加工、研磨、メツキ組み立てを行う。

【0029】また、同図(b)に示す方法にあっては、Cu-Zn-Sn系の銅合金素材に対し成形を施し、この成形体に対し400 \mathbb{C} 以上500 \mathbb{C} 以下で30 \mathbb{A} 以上の熱処埋を施し、次いで冷却した後に切削加工、研磨、メッキ組み立てを行う。この方法と同図(a)に示す方法とは、冷却速度を0.4 \mathbb{C} / \mathbb{A} \mathbb{A}

【0030】更に、同図(c)に示す方法にあっては、 Cu-Zn-Sn系の銅合金素材に対し成形を施し、こ の成形体に対し500℃以上550℃以下で保持時間を 30秒以上の熱処理を施し、次いで成形体を350℃ま での冷却速度を0.4℃/秒以上4℃/秒以下として冷 却し、この後切削加工等を施す。

【0031】また、図7は従来の製造方法の工程を示す ブロック図であり、これと前記した本発明方法とを比較 すると、本発明に係る方法が従来の鋳造に基づく方法よ りも工程数が減少していることが分る。

【0032】図8は、試料3の組成割合のCu-2n-Sn系の銅合金に対して、熱処理の温度および時間を変化させて熱処理した場合の、析出する γ 相の面積占有比率(%)を示したものであり、この図8から500C以下では γ 相の面積占有比率(%)を3%以上にするには30秋以上の保持時間が必要であることが分る。また、熱処埋温度が550Cになると、保持時間を長くしても γ 相の面積占有比率は増加せず、逆に減少する傾向を示す。したがって、 γ 相の面積占有比率(%)を31%以上にするには熱処理温度を550C以下とすべきである

【0033】図9は、試料3の組成割合のCu-Zn-Sn系の銅合金に対して、熱処理後の冷却条件を変化させて析出するγ相の面積占有比率(%)を示したものであり、この図9から500℃以上では、水冷で3%以上の面積占有比率(%)を得ることは難しく、更に350℃までの冷却速度は遅い方が面積占有比率(%)が多くなリ4℃/秒以下とするのが好ましいことが分る。

【0034】次に図10に、 $\alpha+\beta+\gamma$ 3相における β 相の面積占有比率(%)、 β 相中のSn 濃度(%)と、耐食性の関係を示す。ここで、耐食性は日本伸銅協会技術標準(JBMA T-303)による脱亜鉛腐食試験

に従う加工方向と直角な場合の腐食深さ(μm)を示し、最大脱亜鉛浸透深さが 70μm以下を良(〇)とした。

【0035】図10からわかるように、 β 相の面積占有比率が35%以下の場合には、 β 相中のSn濃度が1.5wt%以上であれば耐食性は良好であるが、 β 相の面積占有比率が35%以上40%以下の場合に耐食性を良好にするには β 相中のSn濃度が2.5wt%以上必要であり、 β 相の面積占有比率が40%以上の場合には β 相中のSn濃度は3.0wt%以上必要である。

【0036】これは以下のように考えられる。まず、 β 相中の γ 相との粒界近傍では局所的にSn濃度が低い部分が生じ、局所的に脱亜鉛腐食を起こす場合がある。なぜならば、本実施形態の γ 相は高温域からの冷却により β 相が変態したものであるため、 β 相から γ 相への変態時に周囲のSnを取り込んで、 γ 相周囲の β 相ではSn 濃度を低下させるからである。

【0037】ここで β 相の面積占有比率が 35%以上であると、 β 相の結晶粒同士が α 相により隔離されにくいため、隣り合う β 相を介して脱亜鉛腐食部分が伝搬するのであるが、 β 相中の平均 S n 濃度を 2.5 w t % 以上にすれば、 γ 相との粒界近傍の β 相中 S n 濃度を比較的高いレベルで維持できるため、局所的な脱亜鉛腐食を低減するのである。

【0038】図11万至図14は、本発明に係る銅合金を適用した各種接水部材の例を示す図である。図11に示す水栓金具は、一次圧のかかる接水耐圧部となる本体に、二次圧側となる接水非耐圧部の継手を介して同じく二次圧側となるスパウトを接続している。図12に示す接水部材は、管材が接続されるエルボー部材に本発明に係る銅合金からなる鍛造品を用いている。図13に示す接水部材は、シヤワーを取り付けたホースへの接続金具に本発明に係る銅合金からなる鍛造品を用いている。更に図14に示す接水部材は、管材のジョイント部材として本発明に係る銅合金からなる鍛造品を用いている。

[0039]

【発明の効果】以上に説明した如く本発明に係るCu-Zn-Sn系の銅合金は、 α 相の粒界または α 相と β 相との粒界にSn濃度が3.0wt%以上n9 相を、面積占有比率が3%以上20%以下となる割合で析出せしめたので、耐脱亜鉛腐食性を大幅に向上させることができる。特に、 β 相が存在する場合であっても β 相の廻りを γ 相が取り囲むため、 β 相が存在しても耐脱亜鉛腐食性が劣ることがない。

【0040】また、 β 相が存在する場合には、それ自体で切削性が向上するが、 β 相がなくても、 γ 相が存在すると、 γ 相は硬いために γ 相を起点として切削が進行するので切削性は向上する。

【0041】一方、本発明方法に係る銅合金の製造方法によれば、冷却速度等をコントロールすることで、α相

の粒界間、または α 相と β 相との粒界に γ 相を析出せしめることができる。更に、本発明に係る銅合金からなる接水部材によれば、耐脱亜鉛腐食性に優れ且つ製作容易な接水部材を提供することができる。

【0042】つまり、一般に配管等の接水部材の肉厚としては、水圧等に耐え得る肉厚の他に、耐用年数分の腐食による減少を見込んだ厚みにする必要があるが、本発明に係るCu-Zn-Sn系の銅合金を使用すると、耐脱亜鉛腐食性に優れ、酸性水(次亜塩素酸)に対する耐性もあるため、接水耐圧部材、接水非耐圧部材の肉厚をいずれも薄くしつつ十分な耐久性を発揮することができる。具体的には、給水栓のJIS規格では一次圧のかかる接水耐圧金属部には17.5kg/cm2の耐圧性能が要求されており、これに経時的に腐食による肉厚の減少を加味して、従来にあっては100mmの円筒形状の水栓金具部品の最低肉厚を1.0mm~1.5mmとしていたが、本発明に係る銅合金を用いることで、最低肉厚を0.8mm~1.2mmにまで薄肉化が可能になった。

【図面の簡単な説明】

【図1】 α相、β相、γ相の特性

【図2】Cu-Zn-Sn系の試料1~7に対して行った銅合金の組成と耐食性との実験結果

【図3】本発明に係る銅合金素材と快削黄銅棒及びα相

単相の銅合金素材に対し、切削試験を行った結果

【図4】(a)は試料7の銅合金の結晶構造を示す顕微 鏡写真の写し、(b)は(a)に基づいて作成した図

10

【図5】(a)は試料4の銅合金の結晶構造を示す顕微 鏡写真の写し、(b)は(a)に基づいて作成した図

【図6】(a)及び(b)は本発明に係る接水部材の製造方法の工程を示すプロツク図

【図7】従来の製造方法の工程を示すプロツク図

【図8】試料3の銅合金についての、熱処理の温度および時間に対するγ相の面積占有比率の関係

【図9】試料3の銅合金についての、熱処理後の冷却条件に対するγ相の面積占有比率の関係

【図10】本発明に係る銅合金のβ相の面積占有比率 (%)、β相中のSn 濃度(%)と、耐食性の関係

【図11】本発明に係る銅合金を適用した各種接水部材 の例を示す図

【図12】本発明に係る銅合金を適周した各種接水部材 の例を示す図

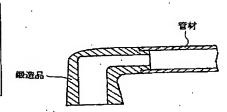
【図13】本発明に係る銅合金を適用した各種接水部材 20 の例を示す図

【図14】本発明に係る銅合金を適用した各種接水部材の例を示す図

【図1】

級造性 (熱闘) 切削性 延性(物性) (32) 耐食性 強度 Δ Cuによく似た物性を持つ α相 0 0 0 0 Znによく似た物性を持つ Δ β相 × Sn 添加することにより 製造管理上析出が避けられる 0 0 y 相 0 いため積極利用していない

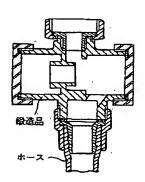
【図12】



【図2】

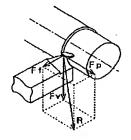
1		租 成 (wt%)						Zn 当量 γ相の面積	耐食性		y 相中の Sn		
No.	Cu	РЬ	Fe	Sn	Р	Ni	Sb	Zn	(wt%)	占有比率(%)	JBMA 試験量大説 亜鉛配食深さ(μm) 判		遵度 (w1%)
1	61.3	2.0	-	1.0	0.08	0.05	0.03	35.5	39.2	0.4	120	×	11.4
2	60.8	2.4	0.2	1.5	0.10	-	-	35.0	40.0	1.8	100	×	10.5
3	61.3	2.0	-	1.0	0.08	0.05	0.03	35.5	39,2	3.3	50	0	12.3
4	60.8	2.4	0.2	1.5	0.10	_	1	35.0	40.0	4.2	37	0	11.8
5	60.8	2.4	0.2	1.5	0.10	-	-	35.0	40.0	9.9	20	. 0	6.5
6	68.0	2.4	0.3	3.0	0.05	-	·	36.3	45.0	20.0	10	0	3.1
7	62.9	1.5	-	0.9	0.05	0.05	0.03	34.2	37.3	3.0	55	0	15.6

【図13】



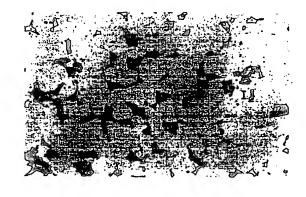
【図3】

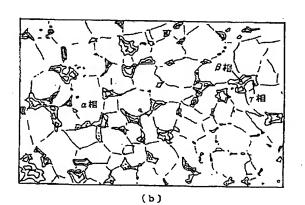
試料 γ相の面積	切削速度	切削报	E抗 (単 (切削抵抗指数		
占有比率		主分力	送り分力	背分力	C3604 の主分力 各試料の主分力	× 100
2.1%	100m/min. 400	30.69 30.64	0.56 0.54	0.39 0.35	83.5 84.3	
3.5%	100 400	28.14 27.25	0.46	0.29 0.28	91.1 94.8	
5,2%	100 400	28.28 27.57	0.48	0.28 0.25	90.6 93.7	
比較試料 快削黄銅棒 (C3804)	10D 400	25.63 25.83	0.31 0.32	0.23 0.23	100	
α単相 (Cu/Zn:65/35)	100 400	72.81 70.57	0.98	0.55 0.55	35.2 36.6	



Fv:主分力 Ff:送り分力 Fp:背分力 R:合力

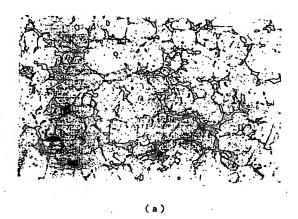
【図5】





(a)

【図4】

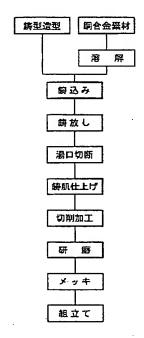


(b)

【図6】



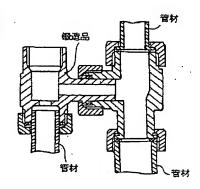
【図7】



【図8】

熟 処 理		γ相の面積占有比率	γ相中の Sn 濃度	
温度(℃)	時間	(%)	(wt%)	
	30 %	8	10.7	
400℃	1分	12	5.9	
4000	15分	15	5.1	
	60 分	20	3.0	
	30 秒	10	6.8	
425°C	1 5	12	5.7	
-230	15分	15	4.9	
	60 分	20	3. t	
	30 ₱⊅	10	6.7	
450℃	1 5	12	3.8	
4500	15 🛠	15	4.9	
	60 分	15	5.0	
	30秒	8 .	10.3	
475℃	1 5}	8	10.5	
4180	15 分	8	11.3	
	60 5)	10	7.0	
	30 ₺	3	12.2	
500℃	1 53	3	12.4	
1 300 0	15 3)	3	12.3	
	60 分	5	13.0	
	30 秒	2	13.1	
550℃	1 分	2	12.8	
3300	15 分	2	13.0	
	60 分	1	10.5	

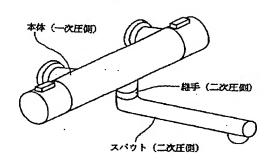
【図14】



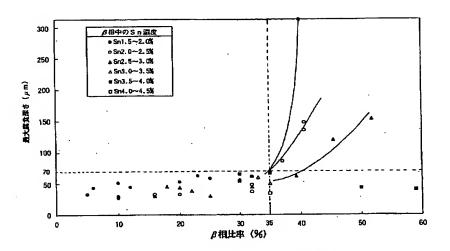
【図9】

熱 処 理		γ相の面積占有比率(%) // γ相中の Sn 温度(wt%.)						
温度(℃)		冷却条件						
	時間	水冷	350℃までの冷却速度 4℃/sec	350℃までの冷却速度 0.4℃/sec				
	30 ₺	3% / 12.2wt%	5% / 7.7wt%	6% // 10.6wt%				
500℃	1 分	3% / 12.4wt%	5% / 8.5wt%	6% // 10.2wt%				
	15分	3% / 12.3wt%	4% / 8.9wt%	6% / 11.5wt%				
	60 分	5% / 13.0wt %	6% / 7.7wt%	6% // 11.7wt%				
	30 ₺⊅	3% / 12.2wt%	5% / 3.1 wt%	6% / 10,4wt%				
525℃	1 分	3% / 12.4wt%	4% / 7.4wt%	6% / 11.5wt%				
525 C	15分	3% / 12.2wt%	4% / 7.7wt%	5% // 11.8wt%				
	60分	2% / 13.5wt%	3% / 10.1wt%	4% // 12.4wt%				
550℃	30秒	2% / 13.1wt%	4% / 5.2wt%	6% // 11.4wt%				
	1 5)	2% / 12.8wt%	4% # 5.4wt%	5% / 11.5wt%				
	15 分	2% / 13.0wt%	3% / 12.6wt%	5% # 12.0wt%				
	80 分	1% / 10.5wt%	3% // 10.2wt%	4% // 12.3wt%				

【図11】



【図10】



錠食薬さ、β相比率及びβ相中のSn濃度の関係 (α+β+γ 3相)

フロントページの続き

(51) Int.CI. ⁶		識別記号	FI	
C 2 2 F	1/00	6 4 0	C 2 2 F 1/00	6 4 0 A
		6 8 1		6 8 1
		6 8 2		682
		6 9 1	·	6 9 1 B
				6 9 1 C
		6 9 2		6 9 2 A
				692B

(72)発明者 濱崎 正直

福岡県北九州市小倉北区中島2丁目1番1 号 東陶機器株式会社内

(72) 発明者 内田 亨

福岡県北九州市小倉北区中島2丁目1番1号 東陶機器株式会社内

<u>Japanese Patent Laid-Open No. 10-183275</u> (published on July 14, 1998)

Japanese Patent Laid-Open No. 10-183275 discloses a Cu-Zn-Sn copper alloy wherein the concentration of Sn is in the range of from 0.9 wt% to 3.0 wt%, and a gamma phase deposits in the grain boundary of an alpha phase or in the grain boundary of alpha and beta phases, the rate of area occupied by the gamma phase being in the range of from 3 % to 20 %, and the concentration of Sn in the gamma phase being 3.0 wt% or more. Japanese Patent Laid-Open No. 10-183275 also discloses that Sn is added to a copper-zinc alloy to be extruded to control the concentration of Sn in a gamma phase through various heat treatments to improve the dezincing resistance of the alloy.

Japanese Patent Laid-Open No. 6-108184 (published on April 19, 1994)

Japanese Patent Laid-Open No. 6-108184 discloses a corrosion-resistant copper base alloy substantially having an alpha phase structure, which consists of 61.0 to 65.0 wt% of copper, 1.0 to 3.5 wt% of lead, 0.7 to 1.2 wt% of tin, 0.2 to 0.7 wt% of nickel, 0.03 to 0.4 wt% of iron, 0.02 to 0.10 wt% of antimony, 0.04 to 0.14 wt% of phosphorus and the balance being zinc and unavoidable impurities, the total amount of copper, lead, tin, nickel, iron, antimony and phosphorus being in the range of from

0.08 to 0.20 wt%, and which is produced by heat-treated at $500 \text{ to } 600 \,^{\circ}\text{C}$ for 30 minutes to 3 hours after hot extrusion or reduction. Japanese Patent Laid-Open No. 6-108184 also proposes that tin is added to a copper-zinc alloy to be extruded to form a single alpha phase to enhance the dezincing corrosion resistance of the alloy. That is, the above described alloys are characterized in that a larger amount of tin than that in conventional brasses is added.

Japanese Patent Laid-Open No. 2001-294956 (published on October 26, 2001)

Japanese Patent Laid-Open No. 2001-294956 discloses a free-cutting brass which contains 60.0 to 63.0 wt% of Cu, 2.0 to 3.7 wt% of Pb, 0.02 to 0.07 wt% of P, 0.20 to 0.50 wt% of Sn, 0.10 to 0.20 wt% of Fe and the balance being zinc and unavoidable impurities, and which has a structure comprising two phases of alpha and beta phases, the beta phase being separated by the alpha phase. Japanese Patent Laid-Open No. 2001-294956 also proposes that very small amounts of P and Sn are added to a copper-zinc alloy to be extruded and reduced to be heat-treated to form a structure wherein a beta phase is separated by an alpha phase, to improve the dezincing resistance of the alloy.